

2 保証人連絡会費

地区会場費等へ5,322,307円の援助

全体総括

1. 開催期間 2024年8月31日～9月28日
2. 開催地 全国11会場(全国21会場での開催予定、台風のため10会場中止)
3. 参加者 保証人合計 学部1,518世帯(2,207名)

全国各地区会場(9会場) 106世帯(155名)
東京・横浜会場(2会場) 1,412世帯(2,052名)
教職員 40名(全国各地区への派遣者数)

4. 今年度の結果と特徴

- ①本年度は、8月31日(土)、9月1日(日)実施の地区会場10会場が台風の影響により中止となり、開催は、地区会場9会場、大学会場2会場、全11会場での実施となりました。各会場1世帯2名での参加とし、学部全体の出席世帯数が1,518世帯と前年に比べ25世帯減となりました。在籍者数に対する出席率は21.2%と昨年より1%減であった。学年別では、1年生の保証人が最も多いものの527世帯で前年比5.9%減、2年生が415世帯で40.7%増、3年生が318世帯で6.4%増、4年生が152世帯で13.6%減であった。
- ②大学会場は、世田谷キャンパスでは前年比2.6%増で1,080世帯の方が出席され、横浜キャンパスでは、前年比19.4%増の332世帯の出席者となった。
- ③地区会場については、19会場を設定したが台風の影響で9会場での実施となり、今年の出席世帯数は106世帯となった。
- ④大学会場については、世田谷キャンパスでは学科(学部)別説明会より開始し、その後、学年別説明、懇談会を実施した。懇談では、成績についての相談や、TAP、就職活動、インターシップ、大学院進学等について、様々な話題が寄せられ、個別面談も多数あった。
- ⑤地区会場では、就職についてより詳細な説明をする等、内容の充実した連絡会となった。また、東京都市大学校友会の地方支部の役員に出席願い、各地区における卒業生の就職状況や活躍状況を説明していただいた。

詳細については、後援会誌TCU-COM71号(2025年2月刊行)をご覧ください。



沖縄会場

大学会場 学科別出席数(世帯数)

学 科	2024	2023	学 科	2024	2023
機械工学科	103	106	知能情報(経営システム)工学科	72	72
機械システム工学科	99	98	環境創生学科	65	61
電気電子通信工学科	125	112	環境経営システム(環境マネジメント)学科	58	47
医用工学科	51	59	社会メディア学科	65	59
応用(エネルギー)化学科	68	59	情報システム学科	80	69
原子力安全工学科	58	59	デザイン・データ科学科	64	42
自然科学科	42	39	都市生活学科	111	106
建築学科	121	107	人間科学科(児童学科)	54	60
都市工学科	97	84	合 計	1,412	1,330
情報科学科	79	91			

3 大学行事協力費

	大 学 行 事 名	援 助 対 象	金額(円)
1	体育祭(5月8日～9日)	体育会	670,000
2	横浜祭(9月15日～16日)特別賞含	横浜祭実行委員会	1,410,000
3	世田谷祭(11月2日～3日)特別賞含	世田谷祭実行委員会	920,000
	合 計		3,000,000

4 学生厚生援助費

	援 助 内 容	金額(円)
1	朝活応援企画100円朝食(4,410,000)	4,409,737
2	学食利用促進企画(後援会ランチ)(3,640,000)	3,640,000
3	課外活動団体が提出する書類の電子化(2,500,000)	2,500,000
4	証明書学外発行サービスランニング費用(1,200,000)	1,200,000
5	モバイルアプリランニング費用(1,000,000)	1,000,000
6	健康相談ダイヤル(1,000,000)	1,000,000
7	保証人出席確認システム通知パスワード送付(440,000)	440,000
	合 計	14,189,737



1. 朝活応援企画100円朝食



2. 後援会ランチ案内



3. モバイルアプリ(書類電子化)

5 会報発行費

	会 誌 号	金額(円)
1	TCU-COM70刊行(8月中旬全会員へ送付)	1,083,500
2	TCU-COM71刊行(2月上旬全会員へ送付)	2,332,000
	合 計	3,415,500

※偶数号は文書メイン(総ページ数14)、奇数号は取材メイン(総ページ数18)



TCU-COM
70号



TCU-COM
71号